

Fiche produit Caractéristiques

BMEP582040H

Modicon M580 - processeur - 2048 E/S TOR 512 E/S ANA - 2 Ethernet tps réel-durci





Principales

- F	
Gamme de produits	Modicon M580
Fonction produit	Module processeur
Application spécifique du produit	Pour environnements sévères

Complémentaires

Nombre de racks	4
Local I/O processor capacity (discrete)	2048 E/S
Local I/O processor capacity (analog)	512 E/S
Number of application specific channel (local rack)	72
E/S spécifiques de l'application	Compteur HART Codeur SSI Horodatage haute précision Contrôle de mouvement Liaison série
Vérifications	Contrôle de processus
Canaux de contrôle	Boucles programmables
Type de connexion intégrée	1 Ethernet TCP/IP pour Port de service 2 Ethernet TCP/IP pour Réseau équipements USB type mini B
Nombre de stations d'E/S distantes	8 - 2 rack(s) par Rack déporté
Nombre d'équipements distribués	64
Capacité du module de communication du processeur	2 module de communication Ethernet 8 Module AS-i
Service de communication	Scanner RIO Scanner DIO
Type de mémoire	Extensible flash, 4 GB pour stockage de données Intégré RAM, 10 ko pour mémoire système Intégré RAM, 8 MB pour programme Intégré RAM, 768 ko pour données
Structure d'application	1 tâche fixe périodique 64 tâches événementielles 1 tâche maîtresse cyclique/périodique 2 tâches auxiliaires
Nombre d'instructions par ms	7.5 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe 10 Kinst/ms 100 % booléens
Consommation électrique	270 mA à 24 V CC
Fiabilité MTBF	600000 H
Marquage	CE

Environnement

Température ambiante de fonctionnement -2570 °C Température ambiante de stockage -4085 °C Altitude de fonctionnement 02000 m 20005000 m with derating factor Humidité relative 595 % à 55 °C sans condensation Degré de protection IP IP20 Directives 2014/35/EU - directive basse tension 2014/35/EU - directive basse tension 2014/35/EU - ATEX directive 2014/36/EU - Compatibilité electromagnétique 2014/36/EU - ATEX directive 2012/19/UE - directive WEEE Certifications du produit CE UL CSA RCM EAC Marine marchande ATEX zone 2/22 IECEx zone 2/22	Tenue aux vibrations	3 gn
Température ambiante de stockage 4085 °C Altitude de fonctionnement 02000 m 20005000 m with derating factor 1-umidité relative 595 % à 55 °C sans condensation 1P20 Directives 2014/35/EU - directive basse tension 2014/36/EU - compatibilité electromagnétique 2014/36/EU - ATEX directive 2012/19/UE - directive WEEE Certifications du produit CE UL CSA RCM EAC Marine marchande ATEX zone 2/22 IECEx zone 2/23 IECEX zone 2/23 IECEX zone 2/23 IECEX zone 2/25 IEC	Tenue aux chocs mécaniques	30 gn
Autitude de fonctionnement 20005000 m with derating factor	rempérature ambiante de fonctionnement	-2570 °C
20005000 m with derating factor	Гетрérature ambiante de stockage	-4085 °C
Degré de protection IP IP20 Directives 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique 2014/30/EU - ATEX directive 2012/19/UE - directive WEEE Certifications du produit CE UI. CSA RCM EAC Marine marchande ATEX zone 2/22 IECEx zone 2/22	Altitude de fonctionnement	
Directives 2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique 2014/30/EU - ATEX directive 2012/19/UE - directive WEEE Certifications du produit CE UL CSA RCM EAC Marine marchande ATEX zone 2/22 IECEx zone	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	595 % à 55 °C sans condensation
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique 2014/34/EU - ATEX directive 2012/19/UE - directive WEEE Certifications du produit CE UL CSA RCM EAC Marine marchande ATEX zone 2/22 IECEx zone	Degré de protection IP	IP20
UL CSA RCM EAC Marine marchande ATEX zone 2/22 IECEx zone 2/22	Directives	2014/30/EU - compatibilité electromagnétique 2014/34/EU - ATEX directive
EN/CEI 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/CEI 61000-6-5 EN/IEC 61850-3 EN/IEC 60079-0 Caractéristique d'environnement Gas resistant class Gx se conformer à ISA S71.04 Gas resistant class 3C4 se conformer à CEI 60721-3-3 Résistant à la poussière class 3S4 se conformer à CEI 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 se conformer à CEI 60721-3-3 Salt resistant niveau 2 se conformer à IEC 68252 Mold growth resistant class 3B2 se conformer à CEI 60721-3-3 Fungal spore resistant class 3B2 se conformer à CEI 60721-3-3 Zone dangereuse Classe I Division 2 Traitement de protection Vernis de tropicalisation Alimentation Alimentation interne par le rack Processeur en marche (RUN): 1 LED (vert) Défaut processeur ou système (ERR): 1 LED (rouge) Erreur de module E/S (E/S): 1 LED (rouge) Téléchargement en cours (DL): 1 LED (vert) Panne carte mémoire ou flash CPU (BACKUP): 1 LED (rouge) ETH MS (état de configuration du port de Ethernet): 1 LED (vert/rouge)	Dertifications du produit	UL CSA RCM EAC Marine marchande ATEX zone 2/22
Gas resistant class 3C4 se conformer à CEI 60721-3-3 Résistant à la poussière class 3S4 se conformer à CEI 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 se conformer à CEI 60721-3-3 Sand resistant niveau 2 se conformer à IEC 68252 Mold growth resistant class 3B2 se conformer à CEI 60721-3-3 Fungal spore resistant class 3B2 se conformer à CEI 60721-3-3 Zone dangereuse Classe I Division 2 Traitement de protection Alimentation Alimentation interne par le rack État LED Processeur en marche (RUN): 1 LED (vert) Défaut processeur ou système (ERR): 1 LED (rouge) Erreur de module E/S (E/S): 1 LED (rouge) Téléchargement en cours (DL): 1 LED (vert) Panne carte mémoire ou flash CPU (BACKUP): 1 LED (rouge) ETH MS (état de configuration du port de Ethernet): 1 LED (vert/rouge)	Normes	EN/CEI 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/CEI 61000-6-5 EN/IEC 61850-3
Alimentation Alimentation interne par le rack État LED Processeur en marche (RUN): 1 LED (vert) Défaut processeur ou système (ERR): 1 LED (rouge) Erreur de module E/S (E/S): 1 LED (rouge) Téléchargement en cours (DL): 1 LED (vert) Panne carte mémoire ou flash CPU (BACKUP): 1 LED (rouge) ETH MS (état de configuration du port de Ethernet): 1 LED (vert/rouge)	Daractéristique d'environnement	Gas resistant class 3C4 se conformer à CEI 60721-3-3 Résistant à la poussière class 3S4 se conformer à CEI 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 se conformer à CEI 60721-3-3 Salt resistant niveau 2 se conformer à IEC 68252 Mold growth resistant class 3B2 se conformer à CEI 60721-3-3 Fungal spore resistant class 3B2 se conformer à CEI 60721-3-3
État LED Processeur en marche (RUN): 1 LED (vert) Défaut processeur ou système (ERR): 1 LED (rouge) Erreur de module E/S (E/S): 1 LED (rouge) Téléchargement en cours (DL): 1 LED (vert) Panne carte mémoire ou flash CPU (BACKUP): 1 LED (rouge) ETH MS (état de configuration du port de Ethernet): 1 LED (vert/rouge)	Traitement de protection	Vernis de tropicalisation
Défaut processeur ou système (ERR): 1 LED (rouge) Erreur de module E/S (E/S): 1 LED (rouge) Téléchargement en cours (DL): 1 LED (vert) Panne carte mémoire ou flash CPU (BACKUP): 1 LED (rouge) ETH MS (état de configuration du port de Ethernet): 1 LED (vert/rouge)	Alimentation	Alimentation interne par le rack
Etit No (etat du reseau Ethernet). T EED (vertrouge)	État LED	Défaut processeur ou système (ERR): 1 LED (rouge) Erreur de module E/S (E/S): 1 LED (rouge) Téléchargement en cours (DL): 1 LED (vert)
Poids du produit 0,849 kg	Poids du produit	

Emballage

Linbanago		
Poids de l'emballage (Kg)	0,895 kg	
Hauteur de l'emballage 1	95,000 mm	
Largeur de l'emballage 1	180,000 mm	
Longueur de l'emballage 1	260,000 mm	

Durabilité de l'offre

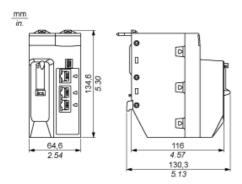
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	₫ Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil de circularité	☐ Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois

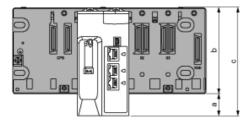
Fiche produit Encombrements

BMEP582040H

Module processeur seul

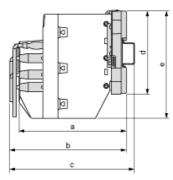


Modules montés dans des racks



- a: espace supplémentaire sous le rack pour tenir compte de la hauteur du processeur (CPU). Pour un rack X Bus: 30,9 mm (1,217 pouce); pour un rack Ethernet: 29,49 mm (1,161 pouce).
- b: hauteur du rack. Pour un rack X Bus: 103,7 mm (4,083 pouces); pour un rack Ethernet: 105,11 mm (4,138 pouces).
- c: hauteur du rack local principal = 134,6 mm (5,299 pouces)

Modules et câbles montés dans un boîtier



- a: profondeur du boîtier: 135 mm (5,315 pouces)
- b: profondeur câblage + module : > 146 mm (5,748 pouces)
- c: profondeur câblage + module + rail DIN : > 156 mm (6,142 pouces)
- d: hauteur de rack X Bus: 103,7 mm (4,083 pouces); hauteur de rack Ethernet: 105,11 mm (4,138 pouces)
- e: hauteur de module : 134,6 mm (5,299 pouces)